



PCB.WELDING DRAWING

Part No	Pin	AL	B
WAFER-MX1.25B-2PZZ	2	1.25	4.30
WAFER-MX1.25B-3PZZ	3	2.50	5.55
WAFER-MX1.25B-4PZZ	4	3.75	6.80
WAFER-MX1.25B-5PZZ	5	5.00	8.05
WAFER-MX1.25B-6PZZ	6	6.25	9.30
WAFER-MX1.25B-7PZZ	7	7.50	10.55
WAFER-MX1.25B-8PZZ	8	8.75	11.80
WAFER-MX1.25B-9PZZ	9	10.00	13.05
WAFER-MX1.25B-10PZZ	10	11.25	14.30
WAFER-MX1.25B-11PZZ	11	12.50	15.55
WAFER-MX1.25B-12PZZ	12	13.75	16.80
WAFER-MX1.25B-13PZZ	13	15.00	18.05
WAFER-MX1.25B-14PZZ	14	16.25	19.30
WAFER-MX1.25B-15PZZ	15	17.50	20.55
WAFER-MX1.25B-16PZZ	16	18.75	21.80

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ;
- 3、额定电压: 200V, AC, DC(等效);
- 4、额定电流: 1A
- 5、接触电阻:  $\leq 0.03 \Omega$ ;
- 6、绝缘电阻:  $> 1000\text{M}\Omega$ ;
- 7、耐压: 1000V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据不可测定物质的成分表,有效期一年。

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: WAFER-MX1.25B-直针	
		PAR	WAFER-MX1.25B-NPZZ
		DWN	
		CHKD	
		APVD	
DECIMALS:	ANGLES:		
X.X±0.10	X.*±5'		
X.XX=0.05	X.*±2'		
X.XXX=0.02			
		CUSTOMER COPY	SIZE:A4
		SHEET:1F1	REV:A